ASYS Automatisierungssysteme GmbH P 27910 DE

Beschreibung

5

Erstellung von Testmustern zur Nachkontrolle

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Änordnung zum Prüfen von mit einem vorgegebenen 10 Muster versehenen Substraten, insbesondere Leiterplatten mit einem Lotpastenauftrag.

Die Herstellung komplexer Schaltungen auf Leiterplatten mit ihren stetig zunehmenden Dichten von elektronischen

15 Schaltungen führt zu immer feineren Strukturen, wie Anschlussflächen und Leiterbahnen, und verlangt nach genauen und effektiven Prüfverfahren.

Eine geeignete Technik zur Erzielung hoher Bauteildichten
20 mit niedrigen Zusammenbaukosten ist die Oberflächenmontage
SMT (Surface Mount Technology), bei der die Bauelemente
direkt auf der Oberfläche der Leiterplatte aufgebracht und
verlötet werden, wobei hier die Dichte der Anschlüsse der
oberflächenmontierten Bauelemente SMD (Surface Mounted
25 Device) höher als die bei herkömmlichen Bauteilen ist.

Zur Montage der SMDs wird gewöhnlich Lotpaste mittels einem Plotter (US 4,572,103) oder einem Schablonendruck auf die Leiterplatte aufgebracht. Danach werden die Bauelemente mit ihren Anschlüssen auf die aufgebrachte Lotpaste gesetzt und durch einen Reflowofen gefahren. Im Reflowofen wird die Lotpaste aufgeschmolzen, wobei sie sich mit den Bauelementen verbindet. Nach dem Erkalten sind die Bauelemente fest mit der Leiterplatte verbunden.

35

30

Beim Schablonendruck werden in der Regel Metallschablonen verwendet, die mit Öffnungen an den Stellen versehen sind,

an denen nach dem Druck Lotpaste auf der Leiterplatte sein soll. Die Öffnungen können mittels unterschiedlicher Verfahren, wie zum Beispiel Freiätzen der Öffnungen in der Metallschablone, Schneiden der Öffnungen mittels Laser, galvanisches Erstellen der Maske oder Belichten von lichtempfindlichen Schichten auf einem Sieb und Auswaschen der nicht ausgehärteten Stellen, erzeugt werden.

5

25

30

Bei allen Verfahren sollte das Layout der Leiterplatte exakt mit den Öffnungen der Schablone übereinstimmen. Da 10 eine sichere Lötung von Bauteilen auf der Leiterplatte nur dort gewährleistet ist, wo ausreichend Lotpaste vorhanden ist, wird in der Regel unmittelbar nach dem Auftrag die auf Anwesenheit, Versatz Lotpaste und aufgebrachte untersucht. Gewöhnlich wird der Brückenbildung 15 Layout der Leiterplatte Schablonendruckmaschine das mittels einer CCD-Kamera erkannt und nach der Schablone Software ausgerichtet. die und das Hierbei ist Kamerasystem meist so ausgelegt, dass mit der gleichen sogenannte Nachdruckkontrolle 20 auch eine Kamera durchgeführt werden kann.

Damit bei der Nachdruckkontrolle die Bildverarbeitung in der Lage ist, gute und schlechte Drucke zu erkennen, muss jedoch dem Rechner zuerst das zu prüfende Muster, d.h. das Soll-Muster, bekannt gemacht werden. Hierzu ist es möglich die zu prüfenden Strukturen einzulernen, indem eine oder mehrere bedruckte und/oder unbedruckte Leiterplatten optisch erfasst werden. Die DE 197 28 144 Al offenbart ein Verfahren, bei dem nicht die Leiterplatte sondern die Druckschablone der Leiterplatte zum Einlernen des Soll-Musters optisch erfasst wird. Diese Prüfverfahren sind jedoch zeit- und kostenintensiv.

35 Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, ein Verfahren und eine Anordnung zum Prüfen von mit einem vorgegebenen Muster versehenen Substraten anzugeben, mit denen eine schnelle und dennoch genaue Prüfung möglich ist.

Diese Aufgabe wird gemäss den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Somit wird das auf dem Substrat 5 mittels eines Bedruckungs- oder Strukturierungsverfahrens Ist-Muster optisch erfasst, das optisch aufgebrachte erfasste Ist-Muster mit einem Soll-Muster verglichen und abhängig von dem Vergleich und unter Berücksichtigung entschieden, welchen Toleranzen 10 zulässiger dem Ist-Muster versehene Prozess das betrachtete mit Substrat zuzuführen ist, wobei die optische Erfassung des Ist-Musters in Form von Digitaldaten unter Bildung eines Ist-Datensatzes erfolgt, aus Steuerdaten zum Auftragen des Musters auf den Substraten ein Soll-Datensatz formatiert 15 und eine Datenverarbeitung dahingehend durchgeführt wird, Ist-Datensatz Soll-Datensatz und der der datenweise zulässiger Toleranzen Berücksichtigung miteinander verglichen werden. Ein Einlernprozess entfällt somit. Dies erhöht die Genauigkeit der Prüfung, da die nicht, wie bei einer Soll-Musters Erstellung des Einlernens, von Faktoren, mittels Erstellung Umgebungsbeleuchtung und/oder unterschiedliche Oberflächen, Verunreinigungen Veränderungen der negativ beeinflusst des Bedieners, Einstellungsfehler werden kann. Das Soll-Muster kann in kurzer Zeit für die gesamte Leiterplatte erstellt werden, wobei der Bediener lediglich die zur Prüfung relevanten Gebiete auf der Leiterplatte festlegt.

30

35

20

25

besonders vorteilhaft, ist Verfahren Auftragen des Musters auf den Substraten mittels eines Schablone verwendenden eine entsprechend ausgebildete Verfahrens erfolgt, da hier der Soll-Datensatz in sehr zur Fertigung weise aus den bereits einfacher Schablone verwendeten Steuerdaten formatiert werden kann.

durch entsprechende Ausbildung es Ferner Datenverarbeitung möglich, lediglich bestimmte ausgewählte Abschnitte des Soll-Musters einer Prüfung zu unterziehen und/oder verschiedenen Abschnitten des Soll-Musters unterschiedliche Unter-Toleranz-Datensätzen zuzuordnen. Hierdurch kann der zur Prüfung notwendige Datensatzumfang reduziert und die Prüfung beschleunigt werden.

Eine Editierung der jeweiligen Datensätze hinsichtlich der zu vergleichenden Abschnitte und/oder zugehörigen der mittels entsprechender Ausbildung Datenverarbeitung ist möglich. Ferner, ist eine Archivierung und ist ein schmeller Zugriff, auf die benötigten Datensätze möglich.

15

20

25

30

35

5

10

Die optische Erfassung des Ist-Muster kann mittels einer digitalen Matrixkamera, z.B. einer CCD-Kamera, pixelweise erfolgen, wobei für eine hohe Genauigkeit vorteilhaft eine ein Pixel breite Linear-Kamera, deren Länge einer linearen Abmessung des zu prüfenden Bereichs des Ist-Musters auf Substrat entspricht, eingesetzt wird. Zur Bildung eines zweidimensionalen Bildes wird hierbei Relativbewegung zwischen der Digitalkamera und dem das Ist-Muster tragenden Substrat mit einer Schrittweite von einem Pixel senkrecht zu der einen linearen Abmessung ausgeführt. Während die Matrixkamera in zwei Dimensionen teilweise zu bewegen ist, ist die Linear-Kamera nur in einer Dimension taktweise zu bewegen, wodurch Fehler, die mechanischen Bewegung zwangläufig bei der auftreten, minimiert werden, was bei sehr feinen Strukturen bedeutsam ist.

Wenn das Substrat, auf dem das zu prüfende Ist-Muster aufgetragen ist, selbst bereits mindestens ein anderes Muster trägt, wird die optische Erfassung vorteilhafterweise so ausgebildet bzw. durchgeführt, dass sie das zu prüfende Ist-Muster gegenüber den anderen

Muster und dem Substrat diskriminiert beispielsweise durch Filterung. Hierdurch kann bereits beim Erfassen des Ist-Musters der Datensatz verringert bzw. die Auflösung des erfassten Musters erhöht werden.

5

25

30

Die Erfindung wird durch die Merkmale der abhängigen Ansprüche weitergebildet.

Von weiterem Vorteil kann auch, zweckmäßig regelmäßig,

unter Nutzung des Soll-Datensatzes geprüft werden, ob die
Schablone während ihrer Nutzung in relevantem Maße
zugesetzt hat oder sich anderweitig geändert hat, und
gegebenenfalls eine Reinigungsprozedur, eine
Nacharbeitprozedur oder auch eine Austauschprozedur

auszulösen ist. Es ist lediglich in gleicher Weise die
Schablone optisch abzutasten und ist die gleiche
Vergleichs-Datenverarbeitung durchzuführen.

Die vorliegende Erfindung wird unter Bezug auf die 20 beigefügten Zeichnungen näher erläutert, in denen zeigen:

Figur 1 den prinzipiellen Aufbau eines ersten Ausführungsbeispiels zur Prüfung des auf einer Leiterplatte mit Lotpaste aufgebrachten Muster gemäss der vorliegenden Erfindung und

Figur 2 eine Unterteilung des auf der Leiterplatte aufgebrachten Musters in Untermuster gemäss einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

In dem in Figur 1 gezeigt Beispiel wird ein auf einem Substrat, wie einer Leiterplatte 1 aufgebrachtes Muster la, z.B. ein vorgegebenes Lotpasten-Muster, gemäss Erfindung geprüft. Zunächst der vorliegenden 35 mittels deren das Ist-Muster la auf der Steuerdaten, 2 Leiterplatte 1 erzeugt wurde, einem Formatierer

zugeführt. Diese Steuerdaten werden jе nach dem 1a Aufbringungsverfahren des Ist-Musters auf der Leiterplatte 1 direkt von einem Plotter 3, der das Ist-Muster la direkt aufbringt, oder von einer Datenbank 4, welche z.B. die Daten zur Fertigung einer entsprechenden Druckschablone oder dgl. enthält mittels der das Ist-Muster la aufgebracht wird (hier nicht dargestellt), 2 erkennt die Der Formatierer gewonnen. zugeführten Steuerdaten und formatiert entsprechend den Steuereinheit 5 aus den empfangenen Vorgaben einer 10 Soll-Datensatz. Falls, wie ansich Steuerdaten einen üblich, mehrere Leiterplatten 1 mit dem gleichen Ist-Muster la erstellt und geprüft werden sollen, wird der so erstellte Soll-Datensatz gespeichert, so dass die Schritte Einlesen der Steuerdaten und Formatieren eines 15 Datensatz bei der Prüfung mehrerer Leiterplatten 1 einmal ausgeführt werden müssen.

Gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweise zu Erstellung von Soll-Mustern, bei denen Prototypen für Lernzwecke oder 20 eine zur Herstellung verwendete Schablone mittels der Kamera 6 abgetastet werden, sind hier die bei der durch Relativbewegungen fehlerbehafteten Erfassung der selbst fehlerbehafteten Prototypen oder die bei der durch fehlerbehafteten 25 Relativbewegung Erfassung von möglicherweise selbst fehlerhaften Druckschablonen geringerem bei den Umfang als Prototypen) zwangsläufig entstehenden Fehler vermieden, die die Daten zur Steuerung des Plotters 3 ,der das Muster aufbringen soll, bzw. die Daten die zur Herstellung einer Schablone, 30 wie einer Druckschablone, dem Soll-Muster vollständig entsprechen und darüber hinaus auch zur Verfügung stehen, da sie vom Entwickler generiert worden sind.

35 Zumindest das Ist-Muster la das mit dem Ist-Muster la bemusterten Leiterplatte l wird von einer Kamera 6 abgetastet, welche das auf der Leiterplatte l mittels dem

## BEST AVAILABLE COPY

25

30

35

Plotter 3 bzw. dem Schablonendruck aufgebrachte Ist-Muster la optisch erfasst, insbesondere in Form und Pixeln, und in Form von Digitaldaten einem Umsetzer 7 übermittelt. Der Umsetzer 7 setzt das von der Kamera 6 erfasste Ist-luster la entsprechend den Vorgaben der Steuereinheit 5 in \einen 5 Ist-Datensatz um. Der Ist-Datensatz und der Soll-Datensatz ein von der Steuereinheit 5 bereitgesteilter sowie Toleranzen Toleranz-Datensatz, die die zulässigen gegenüber den Soll-Datensatz beschreibt, wobei verteilt durchaus das Soll-Muster über Toleranzen 10 unterschiedlich sein können, übermittelt werden sodann einem Vergleicher 8 zugeführt, der unter Berücksichtigung Toleranz-Datensatz angegebenen zulässigen im der Ist-Datensatz mit Soll-Datensal z Toleranzen den dem datenweise vergleicht bzw. korreliert. Das Ergebnis de 15 Vergleichs kann auf einer Anzeige 9 angezeigt werden! Insbesondere bei einer unzulässigen Abweichung des Ist-Musters vom Soll-Muster können entsprechende Abschnitte hervorgehoben Ist-Musters der Anzeige 9 auf des dargestellt werden, um dem Benutzer eine entsprechende 20 Reaktion zu ermöglichen.

einem fortlaufenden automatisierten Prüfungsprozess Bei kann es von Vorteil sein, sowohl solche fehlerhaften Leiterplatten 1 auszusortieren als auch das zugehörige Ergebnis des Vergleichs bzw. die Art und den Grad der Abweichung des Ist-Musters vom Soll-Muster zu speichern. Ferner ist es möglich, auf der Grundlage des Vergleichs Klassifizierung Oualität der einzelnen der insbesondere als fehlerhaft 1 der Leiterplatten klassifizierten Leiterplatten 1 in nacharbeitbare und nicht nacharbeitbare Leiterplatten 1 vorzunehmen. Eine z.B. auch mittels Klassifizierung kann solche Toleranzen beschreibenden. unterschiedlich lange unterschiedliche Toleranz-Datensätzen erreicht werden.

Um die Genauigkeit der Prüfung zu erhöhen, wird gemäss der

vorliegenden Erfindung die Beschaffenheit des Ist-Musters la auf der Leiterplatte 1 bei der Prüfung berücksichtigt, in dem beispielsweise innerhalb des Gesamt Musters in Bereichen oder Abschnitten mit hoher Anschlussdichte, z.B. an den Stellen wo IC-Bausteine auf die Leiterplatte 1 5 aufgebracht werden sollen, eine niedrigere Toleranz bezüglich des Ist/Soll-Versatzes vorgegeben wird als in Bereichen mit niedriger Anschlussdichte, z.B. den Widerstände und Kondensatoren die Stellen wo Leiterplatte 1 aufgebracht werden sollen. Die Auswahl der 10 Bereiche und die Zuordnung der jeweiligen Toleranzen kann automatisch oder durch den Bediener erfolgen,

2 wird die automatische Auswahl Anhand von Fig. Bereiche und die automatische Toleranzzuordnung erläutert. 15 Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt einer Leiterplatte 1 mit dem es vom Formatierer Soll-Muster, wie vorgegebenen verarbeitet wird. Wie zu erkennen ist, weist das Muster 1a<sub>3</sub>, la<sub>4</sub> mit unterschiedlichen hier Bereiche la<sub>1</sub>, 1a<sub>2</sub>, z.B. Dichten von Lotpastenaufträgen, Strukturierungen, 20 auf. Auf Grundlage des erfassten Soll-Datensatzes, Größe und Form der Koordinaten, aufzubringenden Lotpastenaufträge beinhaltet, bestimmt bzw. diskriminiert die Steuereinheit 5 die Bereiche la1, indem die Steuereinheit 5 die Abstände 1a4, 25 la<sub>2</sub>, 1a<sub>3</sub>, den einzelnen Punkten mit Lotpastenauftrag zwischen detektiert und aneinandergrenzende Punkte mit annähernd gleichen Abständen zu einem Bereich 1a1, la<sub>2</sub>, zusammenfasst. Auf Grundlage der Größe der Abständen der Punkte innerhalb des entsprechenden Bereichs 1a1, 1a2, 1a3, 30 la werden den Bereichen la, 1a<sub>2</sub>, 1a<sub>3</sub>, la₄ jeweilige zulässige Toleranzen zugeordnet. Es wurden somit Unterentsprechend verschiedenen Bereiche der Datensätze generiert und mit entsprechenden Unter-Datensätzen der Ist-Muster verglichen. 35

Datensätze werden hinsichtlich der zu vergleichenden Abschnitte und der zugehörigen Toleranzen editiert und abgelegt. Bei der Prüfung vergleicht der Vergleicher 8 datenweise den Ist-Datensatz mit dem Soll-Datensatz unter Berücksichtigung der für die einzelnen Bereiche la<sub>1</sub>, la<sub>2</sub>, la<sub>3</sub>, la<sub>4</sub> als zulässig bestimmten Toleranzen.

Für eine schnelle und effektive Prüfung kann als lediglich ausgewählte sein, Vorteil anzusehende Abschnitte des Soll-Musters zu prüfen. solche Auswahl kann automatisch auf Grundlage der oben beschriebenen Toleranzzuordnung/-bestimmung für einzelne Bereiche 1a1, 1a2, 1a3, 1a4 erfolgen. Es können ferner nur die Abschnitte/Bereiche 1a1, 1a2, 1a3, 1a4 einer näheren Prüfung in einem weiteren Verarbeitungsschritt unterzogen werden, deren ermittelte zulässige Toleranzen in einem ersten "groben" Verarbeitungsschritt als unterhalb einem bestimmten Wert liegend beurteilt worden sind. Die diskriminiert den zu vergleichenden Steuereinheit 5 Abschnitt in dem von dem Umsetzer 7 erstellten Datensatz und veranlasst die Zuführung der ausgewählten Abschnitte aus Ist- und Soll-Datensatz von dem Umsetzer 7 bzw. dem Formatierer 2 sowie aus dem entsprechenden Toleranz-Datensatz zu dem Vergleicher 8.

25

30

35

10

15

20

Des weiteren kann es notwendig sein, wenn die Leiterplatte 1, auf der das zu prüfende Muster (z.B. aus Lotpaste) aufgetragen wird, selbst bereits ein anderes Muster (z.B. eine gedruckte Schaltung) trägt, das zu prüfende Istgegenüber anderen Muster diesem 1a Leiterplatte 1 zu diskriminieren. Gemäss der vorliegenden Erfindung wird hierzu einerseits die Information einfacher weise aus den Steuerdaten, mittels deren das zu prüfende Ist-Muster la auf der Leiterplatte 1 erzeugt wurde, gewonnen, wobei andererseits die Kamera 6 eine optische Diskriminierung des Ist-Musters des nicht nur gegenüber der Leiterplatte 1 sondern auch diesem anderen

Muster durchführt.

5

Zur Reduzierung des Datensatzes ist es ferner möglich, dass die Steuereinheit 5 die Kamera 6 bzw. deren Umsetzer 7 derart ansteuert, dass lediglich die ausgewählten Abschnitte des Ist-Musters la auf der Leiterplatte 1 erfasst werden.

Wird das Muster mittels eines eine Schablone verwendenden Strukturierungsverfahrens auf oder Bedruckungs-10 Substrat, wie die Leiterplatte 1 aufgebracht, kann es vorkommen, dass im Laufe der Nutzung der Schablone diese sich so ändert, insbesondere zusetzt, dass mittels ihr häufig nicht mehr tolerierbare Produkte erzeugt werden. Es ist daher zweckmäßig, die Schablone selbst spätestens bei 15 Häufung von nicht tolerierbaren Produkten, zweckmäßig aber früher und regelmäßig, auf solche im Laufe der Zeit der Nutzung entstandene Fehler zu überprüfen. Vorteilhaft erfolgt dies unter Nutzung der der Erfindung zugrunde liegenden Idee. Da nämlich der Soll-Datensatz aus den zur 20 Fertigung der Schablone verwendeten Steuerdaten formatiert optischen Abtastung der genügt eine wurde, Leiterplatte 1 bzw. des Substrats entsprechende optische der Vergleich des und der Schablone Abtastung gewonnenen Ist-Datensatzes der Schablone mit dem Soll-25 Datensatz, um Änderungen der Schablone erfassen und auch bewerten zu können, um rechtzeitig einwirken zu können Reinigung, durch Nacharbeitung und/oder durch durch Austausch. Die Häufigkeit der Prüfung der Schablone hängt von den tolerierbaren Abweichungen bei der Herstellung von 30 Substraten bzw. von Leiterplatten 1 ab. Lassen die im Toleranz-Datensatz festgelegten Toleranzen nur im Soll-Datensatz Abweichungen vom geringfügige Soll-Bedruckungsmuster die zu, so ist festgelegten entsprechen häufiger Schablone der Überprüfung 35 durchzuführen, im schlimmsten Falle nach jeder einzelnen Nutzung der Schablone zur Bedruckung bzw. Strukturierung

eines Substrats wie einer Leiterplatte 1. Dies kann durch den Nutzer vorgegeben werden und auch geändert werden.

Die optische Erfassung des Ist-Muster 1a kann mittels einer digitalen Matrixkamera, einer ein Pixel breiten CCD-Linear-Kamera bzw. Zeilenkamera, deren Länge einer linearen Abmessung des zu prüfenden Bereichs des Ist-Musters auf dem Substrat entspricht oder durch gestaffelt angeordnete Unter-Linear-Kameras pixelweise erfolgen.

10

Der Vorteil einer Zeilenkamera gegenüber einer Matrixkamera besteht darin, dass Aufnahmeparameter wie die Belichtungszeit und der Abstand der Scanzeilen zueinander bei jeder Aufnahme beliebig gewählt werden können. Zur Bildung eines zweidimensionalen Bildes wird gemäss der 15 vorliegenden Erfindung eine Relativbewegung zwischen der Digitalkamera und dem das Ist-Muster la tragenden Substrat - Leiterplatte 1 - mit einer Schrittweite von einem Pixel senkrecht zu der einen linearen Abmessung ausgeführt. Bei 20 der Bildaufnahme werden alle Bildpunkte der CCD-Zeile gleichzeitig belichtet und nach Ablauf der Belichtungszeit alle Bildpunkte parallel in ein Übertragungsregister zwischengespeichert. Dieser Vorgang läuft sehr schnell ab, so dass unmittelbar nach Ablauf eines Belichtungszyklus der nächste beginnt. Aus dem Übertragungsregister wird die 25 Information Bildpunkt für Bildpunkt nacheinander ausgelesen und dem Umsetzer 7 zu geführt. Grundlegend hängt die Auflösung der Zeile in Zeilenrichtung von der vorhandenen Bildpunktzahl der Kamera 6 ab. Die Auflösung 30 kann jedoch durch das Anordnen mehrerer Kameras nebeneinander erhöht werden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass nur in einer Dimension eine mechanisch veranlasste Relativbewegung stattfindet, während bei einer Matrix Kamera eine Relativbewegung in zwei Dimensionen 35 erfolgt, wobei jede mechanisch veranlasste Relativbewegung grundsätzlich fehlerbehaftet ist, was bei sehr feinen

Strukturierungen die Prüfgenauigkeit essenziell beeinflussen kann.

Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die beschriebene Leiterplatten beschränkt, zur Prüfung von Anwendung sondern kann vielmehr überall dort vorteilhaft angewendet werden, wo die Bemusterung/Strukturierung/Bemusterung von Teilen mit einem vorgegebenen Muster geprüft werden soll. In den beschriebenen Beispielen wurden dem Vergleicher 8 die Toleranzdatensätze zum Vergleich des Soll-Datensatzes mit dem Ist-Datensatz zu geführt. Es ist jedoch auch dass bereits bei der Formatierung des Sollmöglich, Datensatzes und/oder der Bildung des Ist-Datensatzes die zulässige Toleranz berücksichtig wird.

10

5

25

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Prüfen von mit einem vorgegebenen Muster versehenen Substraten (1),

bei dem ein auf einem Substrat (1) mittels eines Bedruckungs- oder Strukturierungsverfahrens (3, 4) aufgebrachtes Ist-Muster (1a) optisch erfasst wird (6),

das optisch erfasste Ist-Muster (1a) mit einem Soll-Muster verglichen (8) wird und

abhängig von dem Vergleich (8) und unter Berücksichtigung zulässiger Toleranzen entschieden wird, welchem weiteren Prozess das betrachtete mit dem Ist-Muster (1a) versehene Substrat (1) zuzuführen ist, dadurch gekennzeichnet,

dass die optische Erfassung (8) des Ist-Musters (1a) in Form von Digitaldaten unter Bildung eines Ist-Datensatzes (7) erfolgt,

dass aus Steuerdaten zum Auftragen des Musters auf den Substraten ein Soll-Datensatz formatiert wird (2), und dass eine Datenverarbeitung dahingehend durchgeführt wird, dass der Soll-Datensatz und der Ist-Datensatz unter Berücksichtigung zulässiger Toleranzen datenweise miteinander verglichen wird (8).

30 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass das Auftragen des Musters auf den Substraten (1) mittels eines eine entsprechend ausgebildete Schablone verwendenden Verfahrens erfolgt, und

35 dass der Soll-Datensatz aus den zur Fertigung der Schablone verwendeten Steuerdaten (4) formatiert wird (2).

- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass ausgewählte Abschnitte (1a1, 1a2, 1a3, 1a4) des Soll-5 Musters der Prüfung (8) unterzogen werden.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
  d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
  dass verschiedenen Abschnitten (la<sub>1</sub>, la<sub>2</sub>, la<sub>3</sub>, la<sub>4</sub>) des
  10 Soll-Musters unterschiedliche Unter-Toleranz-Datensätzen zugeordnet sind.
  - 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
- dass eine Datenverarbeitung (5) dahingehend durchführbar ist, dass eine Editierung der jeweiligen Datensätze hinsichtlich der zu vergleichenden Abschnitte (1a1, 1a2, 1a3, 1a4) und/oder der zugehörigen Toleranzen erfolgt.
- 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die optische Erfassung (6) mittels einer Digital-Kamera pixelweise erfolgt.
- 7. Verfahren nach Anspruch 6,
  d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
  dass zur optischen Erfassung (6) eine Relativbewegung
  zwischen der Digitalkamera und dem das Ist-Muster
  tragenden Substrat erfolgt.

30

8. Verfahren nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Digital-Kamera eine ein Pixel breite Linear-Kamera ist, deren Länge einer linearen Abmessung des zu prüfenden Bereichs des Ist-Musters auf dem Substrat entspricht, und die Relativbewegung mit einer Schrittweite von einem Pixel senkrecht zu der einen linearen Abmessung erfolgt.

- 9. Verfahren nach Anspruch 8,
- 5 dadurch gekennzeichnet, dass die Linear-Kamera durch gestaffelt angeordnete Unter-Linear-Kameras gebildet ist.
  - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
- dad urch gekennzeichnet, dass das Substrat (1), auf dem das zu prüfende Ist-Muster (1a) aufgetragen ist, selbst bereits mindestens ein anderes Muster trägt und die optische Erfassung so ausgebildet ist bzw. durchgeführt wird, dass sie das zu prüfende Ist-Muster gegenüber den anderen Muster und dem Substrat diskriminiert.
  - 11. Anordnung zum Prüfen von mit einem vorgegebenen Muster versehenen Substraten (1) mit
- einer optoelektronischen Einrichtung (6) zum Erfassen eines auf dem Substrat (1) mittels eines Bedruckungsoder Strukturierungsverfahrens (3, 4) aufgebrachten IstMusters (1a),
- einem Vergleicher (8), der das optisch erfasste Ist25 Muster (1a) mit einem Soll-Muster vergleicht und abhängig
  von dem Vergleich und unter Berücksichtigung zulässiger
  Toleranzen entscheidet, welchem weiteren Prozess das
  betrachtete mit dem Ist-Muster (1a) versehene Substrat (1)
  zuzuführen ist,
- 30 dadurch gekennzeichnet,
  - dass ein Umsetzer (7) das von der optoelektronischen Einrichtung (6) erfasste Muster in einen Ist-Datensatz in Form von Digitaldaten umsetzt,
- dass ein Formatierer (2) aus Steuerdaten zum 35 Auftragen des Musters auf den Substraten (3, 4) ein Soll-Datensatz formatiert,

dass der Vergleicher (8) eine Datenverarbeitung dahingehend durchgeführt, dass der Soll-Datensatz und der Ist-Datensatz unter Berücksichtigung zulässiger Toleranzen datenweise miteinander verglichen wird.

5

10

12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch, gekennzeichnet,

dass das Auftragen des Musters auf den Substraten (1) mittels eines eine entsprechend ausgebildete Schablone verwendenden Verfahrens (4) erfolgt, und

dass der Formatierer (2) den Soll-Datensatz aus den zur Fertigung der Schablone verwendeten Steuerdaten formatiert.

- 13. Anordnung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass ausgewählte Abschnitte (1a<sub>1</sub>, 1a<sub>2</sub>, 1a<sub>3</sub>, 1a<sub>4</sub>) des Soll-Musters der Prüfung unterzogen werden.
- 20 14. Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dad urch gekennzeichnet, dass verschiedenen Abschnitten (1a<sub>1</sub>, 1a<sub>2</sub>, 1a<sub>3</sub>, 1a<sub>4</sub>) des Soll-Musters unterschiedliche Unter-Toleranz-Datensätzen zugeordnet sind.

25

35

- 15. Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da durch gekennzeichnet, dass eine Datenverarbeitung dahingehend durchführbar ist, dass eine Editierung der jeweiligen Datensätze hinsichtlich der zu vergleichenden Abschnitte (1a1, 1a2, 1a3, 1a4) und/oder der zugehörigen Toleranzen erfolgt.
  - 16. Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dad urch gekennzeichnet, dass die optische Erfassung mittels einer Digital-Kamera pixelweise erfolgt.

17. Anordnung nach Anspruch 16,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass zur optischen Erfassung eine Relativbewegung zwischen
der Digitalkamera (6) und dem das Ist-Muster tragenden
5 Substrat erfolgt.

18. Anordnung nach Anspruch 17,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Digital-Kamera (6) eine ein Pixel breite Linear
10 Kamera ist, deren Länge einer linearen Abmessung des zu
prüfenden Bereichs des Ist-Musters (1a) auf dem Substrat
(1) entspricht und die Relativbewegung mit einer
Schrittweite von einem Pixel senkrecht zu der einen
linearen Abmessung erfolgt.

19. Anordnung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet,

dass die Linear-Kamera durch gestaffelt angeordnete Unter-Linear-Kameras gebildet ist.

20. Anordnung nach einem der Ansprüche 11 bis 19, da durch gekennzeichnet, dass das Substrat (1), auf dem das zu prüfende Ist-Muster (1a) aufgetragen ist, selbst bereits mindestens ein anderes Muster trägt und die optische Erfassung so ausgebildet ist bzw. durchgeführt wird, dass sie das zu prüfende Ist-Muster (1a) gegenüber den anderen Muster und dem Substrat diskriminiert.

30 21. Anwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 2 bis 10 bzw. Verwendung der Anordnung nach einem der Ansprüche 12 bis 20 zur Prüfung der Schablone auf im Laufe der Nutzung entstandene Fehler.

15

20

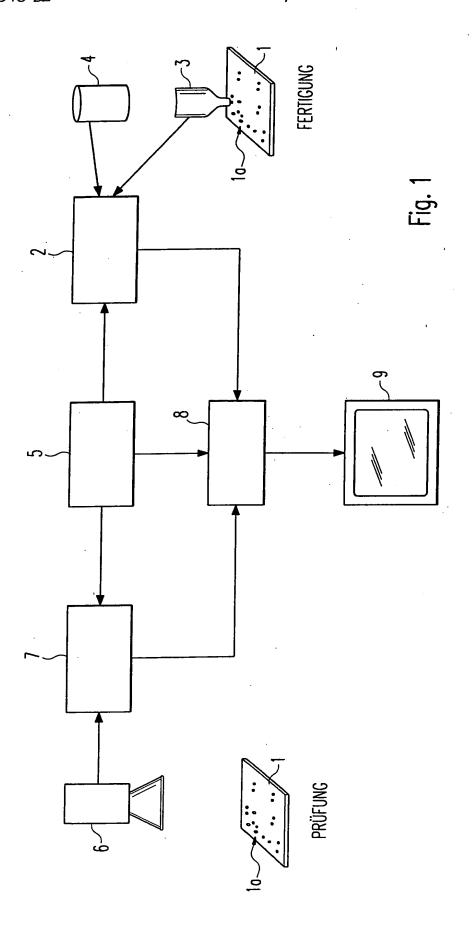
## ASYS Automatisierungssysteme GmbH p 27910 DE

## Zusammenfassung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anordnung zum Prüfen von mit einem vorgegebenen Muster versehen Substraten (1), insbesondere Leiterplatten mit einem Lotpastenauftrag. Gemäss der vorliegenden Erfindung wird das auf dem Substrat (1) mittels eines Bedruckungs-10 oder Strukturierungsverfahrens (3, 4) aufgebrachte Ist-Muster (la) optisch erfasst, das optisch erfasste Ist-Muster mit einem Soll-Muster verglichen und abhängig von Vergleich und unter Berücksichtigung Toleranzen entschieden, welchem weiteren Prozess 15 mit dem Ist-Muster versehene Substrat betrachtete zuzuführen ist, wobei die optische Erfassung des Musters in Form von Digitaldaten unter Bildung eines Ist-Datensatzes erfolgt, aus Steuerdaten zum Auftragen des Musters auf den Substraten ein Soll-Datensatz formatiert 20 und eine Datenverarbeitung dahingehend durchgeführt wird, dass der Soll-Datensatz der und Ist-Datensatz Toleranzen datenweise Berücksichtigung zulässiger miteinander verglichen werden.

25 [Fig. 1]



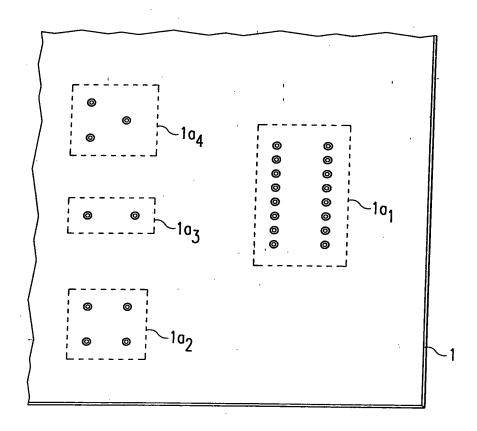


Fig. 2